PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-217829

(43)Date of publication of application: 31.08.1989

(51)Int.CI.

H01J 9/24 H01J 9/22

(21)Application number : 63-041611

(71)Applicant : NEC HOME ELECTRON LTD

(22) Date of filing:

23.02.1988

(72)Inventor: SHIONO YOSHIHIRO

FUJIOKA SEIICHIRO

ITO KAZUYA

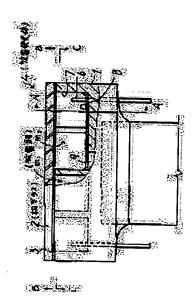
TAMURA SATOSHI MATSUBARA OSAMU

(54) MANUFACTURE OF DISCHARGE LAMP

(57)Abstract:

PURPOSE: To omit the baking process of the phosphor membrane by making the baking temperature of the spread membrane of a phosphor suspension at the level same as the baking temperature of a low melting point of glass or lower, and baking the spread membrane at the baking time of a frit glass.

CONSTITUTION: At the inner surface of a ceramics base body 1, a phosphor suspension is spread and dried to form a spread membrane of the phosphor. The phosphor suspension is composed of a phosphor, a water-soluble binder, and a water solution including a solvent such as water. The water-soluble binder is an organic substance with the dissolution temperature less than the melting point of a low melting point of frit glass



3, such as polyethylene oxide. Then, at the opening end of the base body 1, a powder glass 3 including the binder is spread, heat-treated in a heating furnace, and cooled gradually after the glass 3 is baked to the base body 1. Since the water-soluble binder in the spread membrane is dissolved in this processing temperature, the spread membrane is baked up, and the phosphor membrane 8 is formed on the base body 1, it is not necessary to provide a

phosphor membrane baking process separately.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-217829

⑤Int.Cl.⁴

識別配号

庁内盩理番号

❸公開 平成1年(1989)8月31日

H 01 J 9/24

F-6722-5C

◎発明の名称 放電灯の製造方法

②特 願 昭63-41611

②出 願 昭63(1988) 2月23日

⑩発 明 者 塩 野 芳 浩

大阪府大阪市淀川区宮原 3 丁目 5 番24号 日本電気ホーム

エレクトロニクス株式会社内

@発明者 藤岡 誠一郎

大阪府大阪市淀川区宮原3丁目5番24号 日本電気ホーム

エレクトロニクス株式会社内

⑩発明者 伊藤 一也

大阪府大阪市淀川区宮原3丁目5番24号 日本電気ホーム

エレクトロニクス株式会社内

勿出 顋 人 日本電気ホームエレク

トロニクス株式会社

弁理士 江原 省吾

70代 理 人 最終頁に続く 大阪府大阪市淀川区宮原 3 丁目 5 番24号

明 龆 む

1. 発明の名称

放電灯の望遊方法

2. 特許撥求の範囲

(1) 内面に蛍光膜を有するセラミック基体と 遊光性ガラス基体とを低融点のフリットガラ スで封着して形成された箱形の放紅発光体を有 する放電灯の製造方法において、

3. 発明の詳細な説明

魔蚊上の利用分野

本発明は、大型ディスプレイの面類や、液晶ディスプレイのバックライトなどに使用される平面発光形の放延灯の型造方法に関し、詳しくは内面に蛍光膜を有するセラミック基体と透明なガラス基体とを低強点のフリットガラスで封着して箱形の放電発光体を形成した放電灯における放電発光体の型盗方法に関する。

従来の技術

大型ディスプレイの画類などに使用される平面発光形の放電灯で発光部分にセラミックの基体を使用したものの一例を第1図乃至第4図に示すと、同図における(1)は正方形の風状セラミック基体、(2)はセラミック基体で、3)で封着された正方形の透明なガラス基体で、での関者で平面発光する放電発光体(4)が経版中央部にガラス封容されたガラス管、で、路極

特開平1-217829(2)

(図示せず)を封入する。(6)…はセラミック基件(1)を買汲してガラス封止された4本の酌紅リード娘である。

セラミック基体 (1) はガラス基体 (2) が 封若される面に 4 つの U 字状の 沿 (7) …を有 し、この 沿 (7) …の内面に 蛍光 股 (8) …が 形成される。各 為 (7) …の外 個 崎部に 1 本ず つの 関 哲 リード 穂 (6) …が突出し、各 渦 (7) …の内 例 崎部の 庭面に は ガラス 管 (5) 内 に 違 辺 する 貧 退 穴 (9) が 形成され、この 貧 退 穴 (9) と各 剤 (7) …の 空間 で 4 つの 放 電 路 m …が 形成される。

この放包灯は4つの放包路 m … に渡す電流を変えることで蛍光取(8) … の発光色が変えられて、カラーディスプレイの函語として使用される。また、この放包灯における放電発光体(4) の望遠は、第5 図乃至第10図に示す工程で次のように行われている。

まず、第5図に示すようなセラミック基体 (1) を用窓する。次に第6図に示すように、 セラミック基件(1)の約(7)の内面に蛍光体認調液を整布し、これを乾燥させて盤布段(10)を形成する。このときの蛍光体整測液は蛍光体、エチルセルローズ又はニトロセルローズのパインダと溶剤を含む混合液である。次に、第7図に示すようにセラミック基件(1)を焼成炉(13)に送り、徐々に加熱して盤布段(10)を焼成して蛍光段(8)を形成する。この焼成はエチルセルローズなどのパインダが分解されて飛散する的600℃の温度で行われる。

以上の蛍光駅焼成工程が完了すると、次は第8図に示すようにセラミック基体 (1) の関口 間面上に低融点 (400で) のフリットガラス (3) を堕布する。このときのフリットガラス (3) はパインダを含む粉末である。次に、第9図に示すように、セラミック基体 (1) をフリットガラスに仮焼き炉である加熱炉 (14) に通して徐々に約450でまで加熱して、フリットガラス (3) を溶動させてセラミック基体 (1)

に焼き付ける。然る後、第10図に示すようにセラミック基体 (1) とガラス基体 (2) を、セラミック基体 (1) に焼き付けられたフリットガラス (3) を間にして上下に重ね、フリットガラス (3) を溶酸させてセラミック基体 (1) とガラス基体 (2) を封着する。この封着は、図示しないが、セラミック基体 (1) へのガラ・ス質 (5) や関極リード線 (6) …の封着と同時に行われる。

敷明が解決しようとする製題

ために、これを加熱し冷却する熱処理工程数が多くなる程に冷却時にクラックが生じて不良品となる確率が高く、 退造歩留まりを駆くする要因になっている。 叉に、 セラミック基体に始めに形成された蛍光取は、 フリットガラス 焼き付けなどの 仮の熱処理工程のときに熱的ダメージを受けて劣化し、 明るさが低下する可能性が高くて、 蛍光取の品質改善が如しかった。

本発明は上配間超点に極みてなされたもので、その目的とするところは、熱処理工程数を少なくして放電発光体を歩留まり良く、型産性良く 製造する製造方法を提供しようとするものである。

<u> 関盟を廃決するための手段</u>

上記目的を追成するため、本発明は内面に蛍光眼を有するセラミック基体と透明なガラス基体とを低融点のフリットガラスで封むしてなる故障発光体の製造を、次の(イ)~(二)の工程で行うものである。

(イ). セラミック基体の内面に蛍光体と分

...:

特閒平1-217829(3)

解選度が低融点フリットガラスの融点程度以下 である水溶性パインダを含む蛍光体恩潮液を塗 布し乾燥させる工程。

(ロ). セラミック基体の被ガラス封着面に 低融点のフリットガラスを盥布する工程。

(ハ). セラミック基体を加熱炉に過して、 塗布されたフリットガラスを協き付けると共に 、塗布された蛍光体処져液の塗布膜を協成して 蛍光膜を形成する工程。

(二). セラミック基体に焼き付けられたフリットガラスでセラミック基体とガラス基体とを封着する工程。

作用

セラミック基体における蛍光体 郷 圏液の塗布 関の疑成温度を低酸点のフリットガラスの焼き 付け温度と同程度かそれ以下にして、フリット ガラスの焼き付け時に塗布膜を焼成することで 、 製造工程から特別な蛍光膜焼成工程が省略で き、 熱処理工程数が1つ減って、それだけセラ ミック基体や蛍光膜の損傷が少なくなる。

リットガラス (3) を堕布する。そして、第9 図に示すように、セラミック基体 (1) をフリ ットガラス仮焼き炉である加热炉(14)に迫し て、フリットガラス (3) がセラミック基体 (1) に焼き付けられる温度 (約 450で) まで 徐々に加煦し、その後、徐々に冷却する。ここ で堕布段 (10) に含まれる水溶性バインダの分 解温度はフリットガラス (3) の融点以下であ るから、フリットガラス (3) を溶励させても ラミック基体 (1) に焼き付けるときの作業温 度で盤布段(10)の水溶性パインダが分留して 飛散し、盤布取 (10) が焼成されてセラミック 基体(1)に蛍光煦(8)が形成される。以上 のようにセラミック基体 (1) に蛍光腹 (8) が形成され、フリットガラス (3) が始き付け られると、役は従来同様に、セラミック基体 (1) とガラス茲体(2)がフリットガラス (3) で封若される。

発明の効果

本発明のように、フリットガラスの脳点以下

爽旅例

以下、本発明方法の具体的実施形態例を飾り 図及び第6図並びに第8図乃至第10図を参照して説明する。尚、これらは放電灯における放電 発光体(4)のセラミック基体(1)に蛍光膜(8)を形成し、フリットガラス(3)を過き 付けるまでの望造工程を説明するためのもので、次のように望遠される。

まず、第5図に示すようなセラミック基体 (1)を用窓する。次に、第6図に示すように、セラミック基体 (1)の内面に蛍光体の窓布しに液を窓布し乾燥させて蛍光体の窓布段 (10)を形成する。この場合の蛍光体窓洒流は蛍光体と、分深退度が低酷点フリットガラス (3)の融点以下であるポリエチレンオキサイドなどの水溶性パインダと、水などの溶剤を含む混合液で、これをセラミック基体 (1)の潤 (7)に窓布して、温恩を吹き付けて体物させる。

次に、第8図に示すように、セラミック基体 (1)の関口ぬ面にパインダを含む粉末状のフ

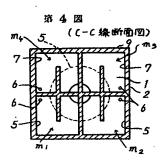
4. 図面の簡単な説明

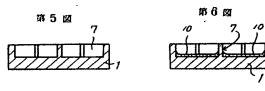
第1図は放気灯の部分断面を含む部分図面図、第2図は第1図のA-A放断面図、第3図は 同B-B放断面図、第4図は同C-C放断面図 、第5図乃至第10図は放気灯における放気発光 体の製造方法を説明するためのもので、第5図はせうミック基体断面図、第6図及び第7図は 蛍光膜形成工程でのセラミック基体断面図、第 8図及び第9図はフリットガラス強布及び焼き 付け工程でのセラミック基体断面図、第10図は 放電発光体の断面図である。

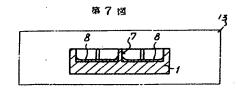
- (1)……セラミック基体、
- (2) …ガラス基体、
- (3) ~~フリットガラス、
- (4) ……放電発光体、 (8) ……蛍光蹼、
- (14) ~~加熱炉、
- (10) …… 強布膜。

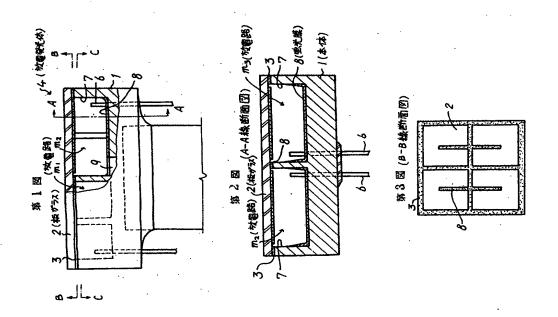
許出職人 日本電気ホームエレクトロニクス株式会社理人 江 原 省 吾

特開平1-217829(4)



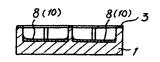




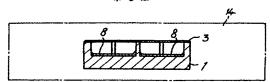


特開平1-217829(5)

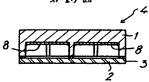
郑 3 図



34 9 23



郊 10 図



第1頁の続き

⑩発 明 者 田 村 敏 大阪府大阪市淀川区宮原3丁目5番24号 日本電気ホーム エレクトロニクス株式会社内

の発 明 者 松 原 修 大阪府大阪市淀川区宮原3丁目5番24号 日本電気ホーム